PAN1070 FMC 测试说明文档

PAN-CLT-VER-A0, Rev 0.1

PanchipMicroelectronics

www.panchip.com

修订历史

版本	修订日期	描述	
V0.1	2023-10-18	初始版本创建	





目录

第1章 测试目的	4
第 2 章 测试内容	
2.1 测试内容	
2.2 环境准备	
2.2.1 软件环境	
2.2.1.1 待测代码	
2.2.1.2 软件工具	
2.2.2 硬件环境	
第3章 测试流程	
3.1 环境配置	6
3.1.1 测试程序编译烧录	
3.1.2 硬件接线	
3.2 FMC 工作流程	
3.3 测试程序初始化	6
3.4 基本功能验证	6
3.4.1 FMC 所有寄存器状态	6
3.4.2 FMC 擦除 Flash	7
3.4.3 FMC 空白检测	7
3.4.4 FMC 写 Flash	
3.4.5 FMC 写校验	8
3.4.6 FMC 硬件 CRC 校验	
3.4.7 FMC 硬件 auto deepsleep	9
3.4.8 FMC 小数据读写	
第 4 章 测试结论	15
4.1 测试结论	15

第1章 测试目的

- 1. PN107 FMC 基本功能测试。
- 2. 通过测试,形成 FMC 测试方案,FMC 功能应用库,及 FMC 使用方法。
- 3. 给出对 FMC 模块的使用说明文档。

第2章 测试内容

2.1 测试内容

- 1. 寄存器默认值
- 2. FMC 擦除 Flash
- 3. FMC 空自检测
- 4. FMC 写 Flash
- 5. FMC 写校验
- 6. FMC 硬件 CRC 校验

2.2 环境准备

2.2.1 软件环境

2.2.1.1 待测代码

测试工程文件:

<PAN1070-DK>\03_MCU\mcu_samples\FMC\keil\FMC.uvprojx

测试源文件目录:

<PAN1070-DK>\03 MCU\mcu samples\FMC\src

2.2.1.2 软件工具

1、SecureCRT(用于显示 PC 与 Test Board 的交互过程, 打印 log 等)

2.2.2 硬件环境

- 1、PN107 COB Board 1 块
 - a) UARTO (测试交互接口, TX: P16, RX: P17, 波特率: 921600)
 - b) FMC(待测模块),与外部 SPI Flash 芯片连接(已焊接在 Test Board 上)
 - c) SWD (用来调试和烧录程序, SWDCLK: P00, SWDIO: P01)
- 2、USB 转串口小转板 x1, 用来连接 PC 与 Test Board
- 3、JLink(SWD调试与烧录工具)

第3章 测试流程

3.1 环境配置

3.1.1 测试程序编译烧录

打开测试工程,确保可以编译通过。然后使用 Keil 和 Jlink 将测试程序烧录到 Test Board。

3.1.2 硬件接线

接线方面,因为 Test Board 已经将 Flash 连接在 SoC 上,因此无需特别接线。

3.2 FMC 工作流程

参考 User Manual 文档。

3.3 测试程序初始化

硬件连线完成并烧录测试程序后,Test Board 上电,观察 Debug Port 是否正常打印测试主菜单。

```
PN107 FMC Sample Code
Press key to start specific testcase:
                Testcase O: Register Default Value Check.
Input
                               Erase Read Test Case.
                Testcase 1:
Input
                Testcase 2:
                               Blank Check Test Case.
Input
                               Program Test Case.
Verify Test Case.
Input
                Testcase 3:
Input
                Testcase 4:
                Testcase 5:
                               Hardware Crc Test Case.
Input
Input
                               Flash Tuning Test Case.
                Testcase 7: FMC Auto-DP Test Case.
Testcase 8: FMC write read small data.
Testcase 9: FMC suspend resume.
Input
Input
Input
```

3.4 基本功能验证

3.4.1 FMC 所有寄存器状态

在主菜单下,输入'0'命令 打印所有寄存器默认值:

测试目的:

检查所有 FMC 相关寄存器复位 Default 值状态。

测试预期:

寄存器默认值应和 Datasheet 上 FMC 模块默认值一致。

测试现象:

[17:19:32.109] 发 〇口
[17:19:32.115] 收 ← ◆
fmc addr offset:0x0, expect:0x00, current:0x04
fmc addr offset:0x6, expect:0x00, current:0xff
fmc addr offset:0x7, expect:0x00, current:0xff
fmc addr offset:0x8, expect:0x00, current:0xff
fmc addr offset:0x9, expect:0x00, current:0xff
fmc addr offset:0xe, expect:0x00, current:0x10
fmc addr offset:0xf, expect:0x00, current:0x50
fmc addr offset:0x19, expect:0x00, current:0x07
fmc addr offset:0x1a, expect:0x01, current:0x20
fmc addr offset:0x1b, expect:0x00, current:0x01

测试分析:

由 Log 可知,FMC 有些寄存器与默认值不同,这是因为当前运行的程序在 Flash 上,FMC 处于工作状态,因此有些寄存器会被修改成新的值,符合预期。

3.4.2 FMC 擦除 Flash

在主菜单下,输入'1'命令,进入Flash擦除测试例程。

测试目的:

验证 Flash 擦除功能是否正常。

测试预期:

擦除一个 Flash Sector (4KB), 并读取此 Sector 的第一个 Page (256B), 发现擦除成功 (读到全 0xFF)。

测试现象:

1 EraseSector Success

测试分析:

由 Log 可知, Sector 擦除成功, 符合预期。

3.4.3 FMC 空白检测

在主菜单下,输入'2'命令,进入FMC空白检测测试例程。

测试目的:

验证 Flash 读取与擦除功能是否正常。

测试预期:

擦除一个 Flash Sector (4KB), 并将其全部读出,发现擦除成功(读到全 0xFF)。

测试现象:

2 blank check success

测试分析:

由 Log 可知, Sector 擦除成功, 也可以成功读到全 0xFF 的值, 符合预期。

3.4.4 FMC 写 Flash

在主菜单下,输入'3'命令,进入FMC写 Flash 测试例程。

测试目的:

验证 Flash 写功能是否正常。

测试预期:

数据成功写入 Flash。

测试现象:

3
ProgramPage success!!!

测试分析:

由 Log 可知,写操作成功,符合预期。

注:实际上,测试程序是通过读取 Flash 的状态寄存器来判断写操作是否成功的,所以本例程只能保证物理上 Flash 写入成功了,并不保证读取到 Flash 的值就是刚才写入的预期值(有可能因为写 Flash 之前,目的地址上已经有数据,这样最终 Flash 中的值可能会与写入的不同)。

3.4.5 FMC 写校验

在主菜单下,输入'4'命令,进入FMC 写校验测试例程。

测试目的:

验证 Flash 校验功能是否正常。

测试预期:

Flash 校验函数可以正常使用。

测试现象:

4 verify success!!

测试分析:

本例程先擦除一个 Sector, 然后向其中写入数据, 最后调用校验函数检查写入的数据是否是预期的(即先从 Flash 中将刚才写的值读出, 然后与预期的值比较)。

由 Log 可知,校验成功,符合预期。

3.4.6 FMC 硬件 CRC 校验

在主菜单下,输入'5'命令,进入FMC硬件CRC校验测试例程。

测试目的:

验证 FMC 硬件 CRC 校验功能是否正常。

测试预期:

FMC 硬件 CRC 校验功能正常。

测试现象:

5 crc check success!!

测试分析:

本例程先向 Flash 写入一段数据,然后读取硬件 CRC32 的结果,接着使用软件 CRC32 算法计算出结果,比较与硬件 CRC 计算结果是否一致。

由 Log 可知,硬件 CRC 结果与软件计算结果一致,符合预期。

3.4.7 FMC 硬件 auto deepsleep

在主菜单下,输入 '7' 命令,进入 FMC 硬件 auto deepsleep 测试例程。

测试目的:

验证 FMC 硬件 auto dp 功能是否正常。

测试预期:

FMC 进入 dp 模式后正常唤醒且正常执行打印程序。

测试现象:

```
[17:49:39.270]发→◇7□
[17:49:39.276]收←◆
Press any key to enter low power mode...
[17:49:45.170]发→◇F□
[17:49:45.178]收←◆
wake up by rol 32k
Now Sleep...
[17:49:47.238]收←◆Sleep handler excuted.
Waked up...
deep sleep mode run continue
Recall O
Recall 1
Recall 2
Recall 3
Recall 4
Recall 5
Recall 6
Recall 7
Recall 8
Recall 9
```

```
PN107 FMC Sample Code.

Press key to start specific testcase:

Input '0' Testcase 0: Register Default Value Check.
Input '1' Testcase 1: Erase Read Test Case.
Input '2' Testcase 2: Blank Check Test Case.
Input '3' Testcase 3: Program Test Case.
Input '4' Testcase 4: Verify Test Case.
Input '5' Testcase 5: Hardware Crc Test Case.
Input '6' Testcase 6: Flash Tuning Test Case.
Input '7' Testcase 7: FMC Auto-DP Test Case.
Input '8' Testcase 8: FMC write read small data.
Input '9' Testcase 9: FMC suspend resume.
```

测试分析:

本例程先进入低功耗 deepsleep 模式同时 Flash 进入 dp 模式,然后低功耗模式 32K 唤醒, flash 执行 rdp,同时唤醒执行后续程序

由 Log 可知,低功耗唤醒中断执行,打印信息执行,flash 唤醒正常,结果一致,符合预期。

3.4.8 FMC 小数据读写

在主菜单下,输入'8'命令,进入 FMC 小数据读写测试例程。

测试目的:

- 1、验证 FMC 读写 1 字节功能是否正常。
- 2、验证 FMC 读写 2 字节功能是否正常。
- 3、验证 FMC 数据流读写功能是否正常。
- 4、验证 FMC 读写 info 区 (0~3ff) 功能是否正常。
- 5、验证 enhance 模式下读 info 区是否正常。
- 6、验证 enhance 模式下读数据是否正常。.

测试预期:

- 1、FMC 以 1 字节读写方式(地址自增 1)连续操作 64 次,最终打印 test finish。
- 2、FMC 以 2 字节读写方式(地址自增 2)连续操作 64 次,最终打印 test finish。
- 3、FMC 以数据流读写方式读写 119 字节, 最终打印 test finish。
- 4、使能 info_en, info 区域可以操作,从 0x0 开始执行擦写读操作,FMC 擦写 info 区 2page,读 258 字节,由于 info 可以操作,应该可以正常执行,打印 test finish。

关闭 info_en, info 区域禁止操作,从 0x0 开始执行擦写读操作,实际操作 flash 地址的 0x1000,擦除了 flash 程序执行的起始位置,程序应该挂起。

- 5、开启 info 保护时,如果访问 flash 绝对物理地址处于 0—4k byte 的 info 区(包括 wraparound 情况),该命令会被 info 保护机制屏蔽,不会被执行。执行此用例会挂起。
 - 6、软件使用增强模式,并打印 flash 数据。

测试现象:

1byte 读写:

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .

Input 'B' Write and read halfword data.

Input 'C' Write and read stream data less than page .

Input 'D' Write and read info area(0x0~0x1000).

Press ESC key to back to the top level case list.

FMC one byte write/read test test finish
```

2byte 读写

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .

Input 'B' Write and read halfword data.

Input 'C' Write and read stream data less than page .

Input 'D' Write and read info area(0x0~0x1000).

Press ESC key to back to the top level case list.
```

FMC half word write/read test test finish

小于 1page 数据流读写

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .

Input 'B' Write and read halfword data.

Input 'C' Write and read stream data less than page .

Input 'D' Write and read info area(0x0~0x1000).

Press ESC key to back to the top level case list.

FMC stream write/read test test finish
```

Info 区数据读写

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .

Input 'B' Write and read halfword data.

Input 'C' Write and read stream data less than page .

Input 'D' Write and read info area(0x0~0x1000).

Press ESC key to back to the top level case list.

FMC info area write/read enable config:6 test finish

FMC info area write/read disable
```

enhance 模式下读 info 区

```
[16:34:35.104]发→◇8□
[16:34:35.114]收←◆
```

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .

Input 'B' Write and read halfword data.

Input 'C' Write and read stream data less than page .

Input 'D' Write and read info area(0x0°0x1000).

Input 'E' enhance read info test.

Input 'F' software enhance mode test.

Press ESC key to back to the top level case list.
```

```
[16:34:38.537]发→◇E□
[16:34:38.545]收←◆FMC info area write/read enable config:6
```

enhance 模式下读数据

[16:35:12.554]发→◇8口 [16:35:12.560]收←◆

```
Press key to test specific function:

Input 'A' Write and read one byte data .
Input 'B' Write and read halfword data.
Input 'C' Write and read stream data less than page .
Input 'D' Write and read info area(0x0~0x1000).
Input 'E' enhance read info test.
Input 'F' software enhance mode test.
Press ESC key to back to the top level case list.
```

```
[16:35:14.563]炭→◇F□
[16:35:14.649]炭←◆test finish
result: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,
```

测试分析:

由 Log 可知, flash 小数据读写操作及 info 操作与预期结果一致,符合预期。

3.4.9 FMC suspend resume.

在主菜单下,输入'9'命令,进入FMC suspend resume 测试例程。

测试目的:

验证 FMC suspend resume 功能是否正常。

测试预期:

FMC 进入 suspend resume 模式后正常执行打印程序。

```
Press key to start specific testcase:

Input '0' Testcase 0: Register Default Value Check.
Input '1' Testcase 1: Erase Read Test Case.
Input '2' Testcase 2: Blank Check Test Case.
Input '3' Testcase 3: Program Test Case.
Input '4' Testcase 4: Verify Test Case.
Input '5' Testcase 5: Hardware Crc Test Case.
Input '6' Testcase 6: Flash Tuning Test Case.
Input '6' Testcase 6: Flash Tuning Test Case.
Input '6' Testcase 7: FMC Auto-DP Test Case.
Input '8' Testcase 8: FMC write read small data.
Input '9' Testcase 9: FMC suspend resume.
```

```
[17:34:16.037]发→◇9□
[17:34:16.043]收←◆
[17:34:16.357]收←◆finish!!
```

测试现象:

最终打印 test finish。

测试分析:

由 Log 可知,结果一致,符合预期。



第4章 测试结论

4.1 测试结论

Modular	Test Case	Test Result
FMC	寄存器默认值	PASS
	FMC 擦除 Flash	PASS
	FMC 空白检测	PASS
	FMC 写 Flash	PASS
	FMC 写校验	PASS
	FMC 硬件 CRC 校验	PASS
	FMC 硬件 auto dp	PASS
	FMC 小数据读写	PASS